#### 四公開特許公報(A) 平1-283925

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)11月15日

H 01 L 1/00 7/20 G 03 F

301 GCA C-7376-5F -7204-2H 6906-2H※

審查請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

素子の形成方法 会発明の名称

> ②特 願 昭63-112422

**郊出** 願 昭**63**(1988) 5月11日

田 ②発 明 者 福

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 宏

作所中央研究所内

個発 明

饾 男 東京都國分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

長谷川 昇 雄 ⑦発 明 者

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

稳 彦 ②発 明 者

東京都国分寺市東恋ケ建1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

株式会社日立製作所 の出 願 人 四代 理 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地。

弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

井子の形成方法

- 2、 特許請求の婚別
  - 1、縮小投影舞光法を用いて複微離パタン領域を 存する弟子の形成方法において、上記板機制パ タン領域の露光に対して難接する原明光に位相 逆を与える位相シフトマスクを、その他のバタ ソ併城に対して海過型マスクを各々用いること 支持機とする瀬子の形成方法。
  - 2. 上記極微細パタン領域及びそれ以外のパタン 倒域に対する露光が、同一レジスト間に対して 少なくとも 1 枚以上の位相シフトマスグと透過 型マスクにより、各々別値に行なわれることを 特徴とする特許耐米の範囲第1項配載の余子の 形成方法。
  - 3、上記板樹樹パタン保板及びそれ以外のパタン 領域に対する四州が、上配各領域に対応して。 位相シフトマスク組織と透過型マスク領域の私 在するマスクにより行なわれることを特徴とす

る特許請求の範囲第1項記載の業子の形成方法。

### 3. 発明の辞報な説明

[遊戯上の利用分野]

本務明は、寸法0.2 mm~0.1 m以下の極 微細パタンを有する半導体または超電導剤子の類 設方法に係り、特にこれらの親子に好適なパタン 形成方独に関する。

# (佐来の技術)

パーミアブル・ペース・トランジスタ(以下 PBT)または各種量子井戸アレイデバイス、超 マトリクス固体発機子、ラテラル超格子PRT、 共鳴トンネリング効果デバイス等の量子効果デバ イスの作製においては、辮子内に狙めて横翻な格 子状、痛状、又は点状パタンの集合等を作製する 必要がある。これらのデパイスの多くは最子効果 をねらつており、そのパタン周期は、O.1μm 程度からそれ以下であることが覚まれる。

従来、これらの羽子はPB(電子ピーム)又は FIB(生東イオンビーム)の直接描画により作 説されてきた。 B B を用いた量子効果テパイスの

# 特開平1-283925(2)

作製に関しては、例えば、ソリンド・ステート・テクノロジー、1985年、10月号、第125 買から第129頁 (Solid State Inchnology/ October、1985、pp125~129)にねじられている。

一方、翻小投影像光波による光リソグラフイの
限界解像度は、露光波長に比例し、縮小レンズの
関口数に反比例する、現在エキシマレーザ(RrF
レーザ、波長248 nm)と関口数0.4~0.5
の縮小レンズを用いて0.3 μm 程度が達成され
ている。又、関口数0.5 の反射光学系とArP
エキシマレーザ(波長193 nm)を用いて0.11
μmを解像した例がある。(ジヤーナル オブ
パキユーム サイエンス アンド チクノロジー
B5(1),1987年,1/2月号,第380
買から第390買(J.Vac.Sci.Technol.B5(1)、
Jan/Feb 1987, pp389-390)。

ところで、館小投影館光法における解像限界を 向上する方法に位相シフト法がある。 位相シフト 法によれば、その解像限界は通常の透過型マスク

また、先を用いて船小投影の光法の解機限界以下のパタンを形成する別の方法に、ホログラフイ 法があるが、このホログラフィ法は特殊な舞光装置を必要とし、しかもパタンはウエハの全間に形成され、そのパタンを、希切上に既に存在するパタンに対して位置合わせすることができない。こ

の様なポログラフィ技については、例えば昭和 5 9年秋季、第45回応用物理学会学婚婦演会、 森濱予請集郑242頁に論じられている。

## (猪明が解決しようとする類題)

上記のEB, FIBによる函数解パタンの構画 作製には、多大の時間を製し、総務性が弱いという開選点があつた。

一月、縮小投影解光波の段界解像度ではPBT、 量子効果デバイス等に必要なO.1μm 以下のパ タンを形成することは非常に困難である。

位相シフト法を用いればこれを選択することが 可能である。しかしながら、位相シフト法の弱点 として、実際のLSIパタンの様な複雑なマスク パタンに対応するのが困難なことがあげられる。 位相シフト法は、単純なラインアンドスペースパ タン(以下L/S)、格子パタン。点状パタン等 の作類に関して、非常に有効な技術である。

本報明の目的は、極微組パタンを有するデバイスのパタン形成において、上記問題点を解決し、 簡優かつスループットの大きい、経済性に優れた 微細瀬子の形成方法を提供することにある。

### [課題を解決するための手段]

上記目的は、上記デバイスのバタン形成に際して上記デバイスの極微細バタン倒破(何えばPBTのグリッド部分)の酵光に対しては放析シフトマスクを、また、その他のバタン領域の酵光には通常の透過型マスクを用いた筋小投影解光で適用することにより達成される。

### (作用)

本発明が対象とするデバイスのパタンは、単的な繰り返し構造を有する衝数網パタンの密集領域と、動物電視や配線等の比較的複雑な構造を有する回路領域に2分される。これらの2つの領域はデバイス製造プロセスにおける同一層内に混在する場合もあり、又、別々の層として存在する場合もある。

商者の複雑細パタン部址は単級なL/S、点状パタン集合、格子状パタンで、その寸法は0.1 μm額度、もしくはそれ以下であり、その形状も 比較的単純である。この領域内のパタン形成は位 招シフトマスク (レチクル) を用いた線小投影館 光法により可能となる。

一方、教者の医路倒域におけるパタンの寸池は 前者より大きく、従来の透過型マスク(レチクル) を用いた駅小投援開光波により形成するのが近し ている

以下、本発明を用いたPBTの製造力法の実施 例を示す。

まず、キャリア収集電極層に形成したCaAF 模切上にさらにW移蹟を形成し、その上に、3 別様 複数上にさらにW移蹟を形成し、その上に、3 別様 遠からなる、いわゆる3 間レジストを脱成した。 クリレート)を用いた。次に、郷1回を加上アンシストを形成した。 クリレート)を用いた。次に、郷1回を加上アントンを用いた。次に、郷1回を加上アントンを有する位相シフトンチクルの強調に対策に対した。 ないに180°なった。 が強なるは、1 回り、1 に180°なった。 が強なるは、1 に180°なった。 が強ないに交換に、2 に180°なった。 出述なる過

上記2つの領域に対する成地は、基礎を優光談 置の基板ステージ上に固定したままレチクルのみ を変更して、遊読的に行なわれる。各々の開光に おいて位置合せ操作を行なうことはいうまでもない。又、上記2つの領域に対する露光の順 は特 育配二つの領域が同一関内に現在する場合には、一枚のマスク上に位和シフトマスク領域と透過型マスク領域を現在させることもできる。これの領域を理性を担けない。上記極微観パタン領域と国路パタンの領域のマスクで同時に舒光することができる。住し、この場合、二つの領域の接続部において解像の生じる激化がある。甲沙によりことで光致度が低下する。この様なパタンの記憶は逆けなければならない。

又、本苑明によれば、特殊な館光装置を必要とせず、開光フィールド内の所望の位置に循葉細パタンを形成することができるため、ホログラフィ 油より有利である。

(突旋例)

実施例1

に規定しない。使用した発光装置の光質はKrF エキンマレーザ、光学系の関ロ数は 0.6 である。 1 鎌光フイールドにおいて上記 2 枚のレチクル各 各の解光に要する時間は約5 秒であつた。一方、 電子線構画装置を用いて同一パタンの数光を行な つたところ、これに要する時間は約6 0 0 秒であ

次に、上記上間レジストの現像を行ない、第1 図 (o) に示した機な上間レジストパタンを待た。 これを反応性イオンエンテングにより順次前記中 面層。下層へ航写した。その結果、上記下間有機 既において前記模数組制物を構パタン領域におけ るアスペクト比の質い矩形断型形状を有するし のパタンと、前記周辺回路パタンの例のが得られ た。

こうして形成した下原有機器パタンをマスクと してW間のドライエシチングを行ない、 制御電機 パタンを形成した後、その上にG a A s を成長さ せ副領電機を埋め込み、ひき続きキャリア法入電 機、配線等を形成してPBTを作表した。上記制 御地圏パタン以外の飲光は金で透過型マスクを用いた。作製したPBTの電気特性を評価した結果、 所期の他能が得られた。

なお、第1回は説明のための模式的な平面であり、必ずしも実際のトランジスタのレイアウトを 表示したものではない。また、デバイス構造、 花 板材料、制御電板材料、 レジスト材料およびプロ セス、 郵光装置等に関しても、 本実能例に示した ものに限らず使用することができる。

本実施例の解光過程は、PBTに限らず単純な 例数却し/Sパタンと即辺同路の混花する他のデ パイス例えばラテカル1次元短格子PET等に対 しても適用できる。

### 奖施例2

PBTにおいては、模物畑パタン銀線と四路パタン領域が同一層(制御電機関)内に混在するので、上記各銀域に対応して位相シフトマスク領域と透過型マスク領域の混在するレチクルによりパタンを形成できる。このためのマスクを第2図に示す。特定実施例1においては、制御低極形状は

た後、レジストを除去してリフトオフ渋により兼 級上にメタルドツト行列を形成した。 ひき続き電 優等を形成して超マトリクス固体発掘剥子を製造 した。

### 奥斯例 4

水発明を用いた超マトリクス間体発提業子の製

第1 図(a) に示したごとくくし観であつた。しかし本方法においては位相シフトマスク領域と通過マスク領域を完全に分離するために、通過器マスク領域内の完全な選先部中に位相シフト型マスク領域(第2 図中点線内)を配置した。

#### 奖施例3

本発明を用いて超マトリクス固体発散数子の製 双方法に関する一実施例を示す。

G A A 3 基板上にポジ型レジストP M M A を強力し、第3 関に示す操なドット状の遊光部の集合をもつ位相シフトマスクで辨光を行なった。その後覚に第3 関の過光部の各々に対応でしたがある。位相シフトマスクの各述活のがは、180°はないによりでは、第3 関に示したりない。位相ションを設けてもよい。

次に、メタライゼーションを行ない、 レジスト 上およびレジスト朝口郎の辞板上に食属を凝粛し

遊方祖に関する別の実施師を示す。

本実施例のパタン形式工程が、実施例 3 と 関係 様々なデバイスに応用可能であることはいうまで もない。

(発明の効果)

# 特別平1-283925(5)

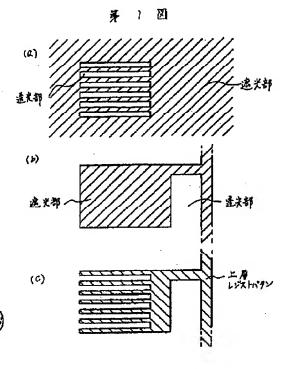
以上本発明による半率体又は超電影体物費の製造方法によれば、量子効果選子等における 0.1 μπ器度からそれ以下の寸法のパタンから成とで 機類パタン領域を含む回路パタンの形成過程にお いて、上記機機制パタン領域の露光を位析シフト 法を用いた線小投影構造により、それ以外の回 端バタンを選集の露光性により各々独立に行なう ことにより、上記パタン形成に要する時間を新し く組織するとともに、装置コストを低減すること ができる。

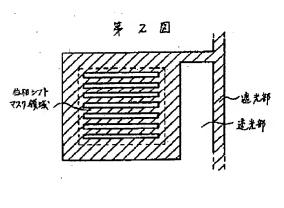
これにより、上記半導体・超電準体料子の量が における経済性を向上させることができる。また、 上記料子が集積化された場合において、これらの 効果は一関顕著となる。

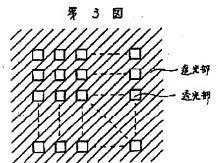
# 4. 図面の簡単な説明

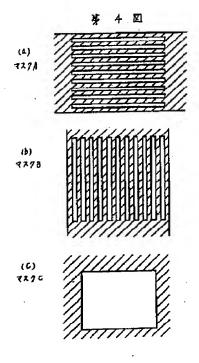
第1関乃軍第4回は、本発明の実施例における マスクパタンの球面関である。

代理人 弁理士 小川群界









# 待開平1-283925(6)

第1頁の統き

®Int.Cl.' 識別記号 庁内整理番号 H 01 L 21/30 3 0 1 P-7376-5F 3 1 1 L-7376-5F

②発 明 者 大 嶋 卓 東京都国分寺市東恋ケ墨 1 丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内